

ICCON

Interne TE-Nummer 2358715-1

Pin Power Terminal, 1 Position, Terminates To Printed Circuit Board, Right Angle, Silver (Ag), Silver PCB Termination Plating, ICCON

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kabelschuhe und Kabelverbinder > Leistungsklemmen



Leistungsklemmentyp: **Stift (Leistungskontakt)**

Produktanschluss an: **Leiterplatte**

Anzahl der Positionen: **1**

Kontakt-nennstrom (max.): **350 A**

Montageausrichtung: **Rechter Winkel**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Leistungsklemmentyp	Stift (Leistungskontakt)
---------------------	--------------------------

Konfigurationsmerkmale

Abisolierausrichtung	End-Feed
Anzahl der Positionen	1
Montageausrichtung	Rechter Winkel

Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Stiftdurchmesser	10.3 mm[.406 in]
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial	Silber
Kabelschuhausrichtung	Gerade
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche	Hell
Kontakt-nennstrom (max.)	350 A
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs	Silber (Ag)
Beschichtungsdicke des Steckbereichs	3 µm[120 µin]



PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke	3 µm[120 µin]
Kontaktgrundmaterial	Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

Anschlusstyp (an Leiterplatte)	Durchsteckmontage – Press-Fit
Produktanschluss an	Leiterplatte

Montage und Anschlusstechnik

Steckverriegelungstyp	Feder
Gewindegröße	M4

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Thermoplast
-----------------	-------------

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	2 mm[.079 in]
--------------------------------	---------------

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Tasche und Box

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability



Produktkonformitäts-Disclaimer

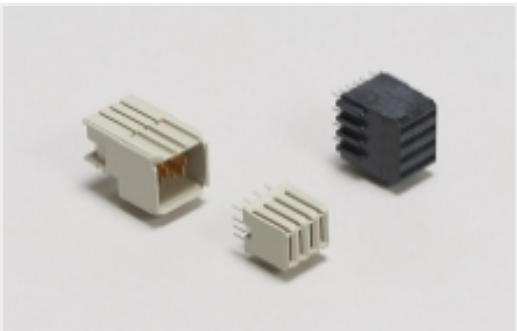
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




TE Teilennr.: 2358714-1  
ICCON BLOCK SIZE 10.3mm PIN

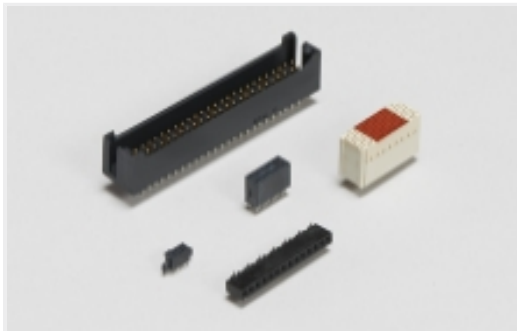
Auch serienmäßig | ICCON




Backplane-Leistungssteckverbinder(2)




Kontakte für Leistungssteckverbinder(2)




Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Stift- und Buchsenleisten(5)



Leiterplattenkontakte(3)



Rechteckige Leistungssteckverbinder(5)



Steckverbinderkontakte(2)

Kunden kauften auch diese Produkte



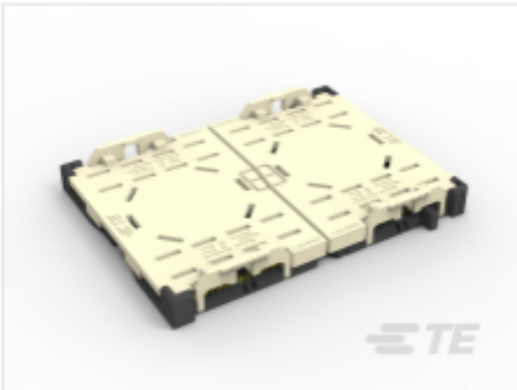
TE Teilnr.:5-104361-4  
05 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE Teilnr.:1410714-3  
MULTIGIG RT DC 7.2 GUIDE SOCKET



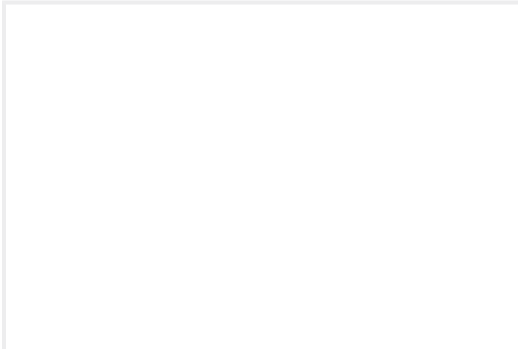
TE Teilnr.:2227303-1  
CAGE ASSEMBLY, SFP, .140 SOLDE



TE Teilnr.:1-2324271-4  
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM



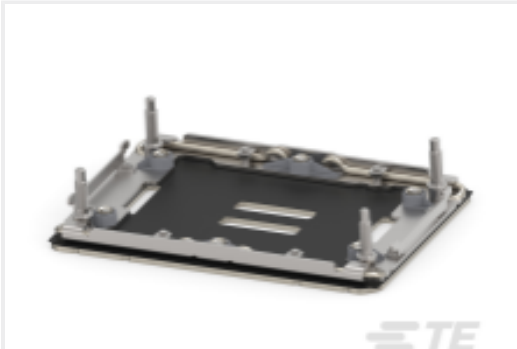
TE Teilnr.:1-2351052-6  
LGA4677 E1C ASSY



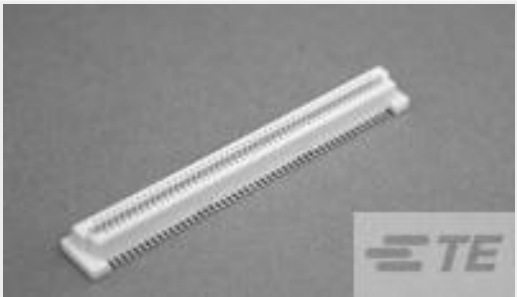
TE Teilnr.:7-2362391-8  
ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP,16P



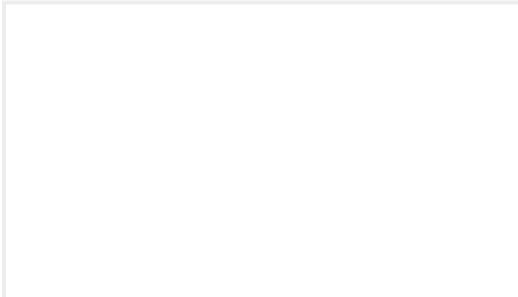
TE Teilnr.:2369833-3  
RECEPT ASSY, RA, 168 POS, SLIVER 2.0



TE Teilnr.:2434992-1  
SOCKET E2 TFLM KIT W/O COVER



TE Teilnr.:5353999-2  
0.8FH,R05H.5,060,30/Sn,TR,SC



TE Teilnr.:2356580-2  
SOCKET P4 TFLM KIT W/ COVER

Dokumente

Produktzeichnungen  
ICCON BLOCK SIZE 10.3mm SOCKET  
Englisch

CAD-Dateien  
3D PDF  
3D  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2358715-1\_2.2d\_dxf.zip  
Englisch  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2358715-1\_2.3d\_igs.zip  
Englisch  
Kundenmodell  
ENG\_CVM\_CVM\_2358715-1\_2.3d\_stp.zip  
Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen



Anwendungsspezifikation

Englisch